KOREAN PATENT ABSTRACTS XML 1(1-1)





Korean FullDoc.

(19)

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication

1020020091780

number:

(43) Date of publication of application:

06.12.2002

(21)Application number:

1020020025519

(71)Applicant:

TDK CORPORATION

(22)Date of filing:

09.05.2002

(72)Inventor:

AKACHI YOSHIAKI KOBUKE HISASHI TAKAYA MINORU

UEMATSU HIROYUKI

(51)Int. CI

C30B 13/16

(54) METHOD FOR MANUFACTURING SINGLE CRYSTAL CERAMIC POWDER, AND SINGLE CRYSTAL CERAMIC POWDER, COMPOSITE MATERIAL, AND ELECTRONIC **ELEMENT**

(57) Abstract:

-

PURPOSE: A method for manufacturing single crystal ceramic powder is to provide excellent characteristics, and single crystal ceramic powder, composite material and electronic elements using the single crystal ceramic powder. CONSTITUTION: A method for manufacturing single crystal ceramic powder, the method comprises a powder supply step for supplying powder consisting essentially of ceramic ingredients to a heat treatment area with a carrier gas, a heat treatment step for

heating the powder supplied to the heat treatment area at temperatures above a melting point of the powder to form a product, and a cooling step for cooling the product obtained in the heat treatment step to form single crystal ceramic powder.

		,
	,	,
		-
		-

与2002-0091780

(19) 대한민국특허청(RR) (12) 공개특허공보(A)

(51) int. Ci.⁷ C308 13/16 (11) 공개번호 특**2002-009(780** (48) 공개일자 **2002년**(2월06일

(21) 출원번호 (22) 출원일자	10:2002-0025519 2002년 05월 09일
(30) 유선권주장 (71) 출원인	JP부-2001+00165931 2001년05월31일 일본(JP) 티디케이가부시기가이사
(72) 当日入	일본 도교도 추오구 나혼바시 1조에 13만 1고 다카이이도후
	일본도교도추오구니존비사(조미)(3반(고티디케이기부시기가이지대 이카치육사이카
	일본도교도추우구니홈바시1죠메13반(고티다케이가부시키카이사내 유메마츠히로유키
	일본도로로추오구니홈바시1죠메13반1고티디케이가부시기가이사비 고부케하사시
(74) 대리인	일본도교도추오구니출바시[쵸메[3반[고티디케미기부시기가이사내 김영호
실사함구 : 명음	

(54) 단결정 세라믹스 분말의 제조방법, 단결정 세리믹스 분말및 복합재료, 전자부품

ЦĢ

총래에 존재하지 않았던 신규한 세라믹스 미립자를 제공한다.

세라믹스 성분으로 이루어지는 분체를 캐리어 가스와 함께 가열처리 영역에 공급하는 분체 공급 공정과, 상기 가열처리 영역에 공급된 상기 분체를 단결정화하는데 필요한 온도까지 가열하는 가열처리 공정과, 상기 가열처리 공정에서 얻어진 생성물을 냉각함으로써 단결정 세라믹스 분말을 얻는 냉각 공정을 구비하는 세라믹스 분말의 제조방법이다. 이 제조방법에 의해 구청도가 0.9 이상으로 입지작경이 작은 세라믹스 분말을 얻을 수 있다.

MILE

Œ1

BANK

丘图의 老母者 益智

도 1은 세리막스 분말의 제조공정 개략의 일레를 나타내는 설명도,

또 2는 실시에 1에 의해 얻어진 세라믹스 분말의 X선 회절 결과를 나타내는 차트,

도 3은 실시에 1에 의해 일이진 세탁막스 분말의 SEM 상을 나타내는 사진,

도생들 실시에 1에 의해 얼어진 세리믹스 분말의 전자선 회절 장을 그는내는 사진,

도 5는 비교에 1에 의해 얻어진 세라의스 분말의 SEM 상을 나타내는 사진,

또 6은 바교에 (에 의해 일어진 세라믹스 분발의 전자선 회철 잠을 나타내는 사진

『도기문·실시에 제에 의해 얼어진 세라믹스 분말의 SEM 장을 나타내는 사진,

도 8은 실시에 4에 익해 얻어진 세라믹스 분말의 지기특성을 나타내는 고래프,

도 얼는 비교에 2에 일해 일어진 세라익스 분일의 지기통청을 나타내는 그래표,

도 10은 실시에 사및 비교에 2에 익해 엄마전 세리임스 분말을 사용하며 현성된 기관의 투괴율을 나타내 문 전해포

17-1

준 이은 본 발경에 여용되는 고추대 모듈을 나타내는 투시사시도.

도 12는 본 발임이 작용되는 참 교일을 나타내는 투자사시도.

도 13은 실시에 5에 따른 복합자성됐다의 인덕단수 갓 나의 변화들을 나타내는 그래프 및

도 14는 비교에 4에 10은 지정재료의 인덕된스 강 L의 변화율을 나타내는 그래프이다.

발명의 상세**화 설명**

열명의 무지

설명이 속하는 기술분이 및 그 보아의 총계기술

본 발명은 단결정 세리막소 분말 및 그 제조방법에 관한 것이다.

종래 유전체 분말이나 자성 페라이트 분말 등의 세라믹스 분말이 많은 분야에서 사용되고 있다. 예를 불 어 유전체 분말로서 티탄산비름이나 산화티탄 등은 유전성, 압전성 및 초전성이 유수하고, 자기 콘텐서나 플터, 세서 등의 제료로서 사용되고 있다.

세리막스 분말을 자기 컨텐서용의 재료로서 사용하는 경우, 유전율이 높고, 손살이 작은 것이 요구된다. 또한 자성 페라이트 재료로서 사용하는 경우는 손살이 작고, 투자율이 균일하게 고주파 영역까지 신장되 더 있는 것이 요구된다. 이들 특성은 세리막스 분말의 형상, 입자작경, 순도, 반응성 등의 특성에 의존 한다. 예를 들어, 세라막스 분말이 다결장이나 비장형의 분말이면 국부적 이상 입자 성장을 일으키거나 조성의 불권암을 발생하기 쉬워지고, 자기적 특성이나 전기적 특성의 열화를 초래하게 된다. 따라서 세 라막스 분말은 결정입자계나 불순물을 갖지 않고 단상이고, 또한 단결정인 것이 바람직하다. 또한, 더욱 우수한 특성을 얻기 위해 세리막스 분말은 2종류 이상의 금속과 산소의 화합물인 것이 바람직하다.

그러나, 우수한 특성을 갖는 세리면스 분말은 제조하는 것이 곤란하다. 예를 들어 고체상 반응법에서는 최종 생성물의 조성에 대응한 금속 산화물의 혼합 분말을 공기중이나 불활성가스 중에서 소성합으로써 2 종류 미상의 금속과 산소의 화합물인 금속 산화물의 유전체를 얻을 수 있지만, 단상의 분말을 얻는 것이 곤란하다, 또한, 공동참전법(coprecipitation) 등의 액상법에서는 금속염의 수용액 또는 유기용매용액으로부터 수항물 등의 금속 산화물의 전구체(1차 입자)를 제조하고, 이 전구체를 공기 중이나 불활성가스 중에서 소성하여 세라믹스 분말을 얻는다. 그러나, 결정성이 우수한 유전체 분말을 얻는 것은 곤란하고, 또한 금속 산화물의 전구체의 결합이 강하여 최종적으로 큰 덩어리로서 얻어지기 때문에 유전체 분말을 얻기 위해서는 소성 후의 유전체를 분쇄하지 않으면 만된다. 이와 같이 하여 얻어진 분말에서는 개개의 입자의 형상이 비정형이고, 또한 입자도 분포도 넓은 것으로 되며, 게다가 불순물이 혼합하는 가능성도 높다.

여기서, 분말에서의 입자의 형상이나 입자도 분포를 개봉한 수열합성법이나 기상반응법 등도 제안되어 있지만, 어느 것도 생산성이나 비용 면에서 공업적으로 효율적으로 제조하는 것은 곤란하다. 또한 일본 공개통허공보 평7-33579호에는 용액에 원료를 용해시킨 것을 가수분해나 공첩법 등에 의해 산화물의 미세분말을 형성하고, 미세 분말을 열처리하며 결정화 및 입자를 성장시키고, 또한 얻어진 것에 포함되는 글래스를 용해제거하여, 입자직경이 고른 단결정 분말을 얻는 방법이 개시되어 있다. 그러나, 이 방법에서는 공정이 복잡하고, 공업적으로 양산하는 것이 곤란하다.

또한 일본 공개특허공보 평9-263496호에는 평균입지직경이 10㎡ 이하의 티탄산바륨을 1618°C 미만 1200°C 이상으로 소성시켜, 단결정의 티탄산바륨을 얻는 방법이 개시되어 있다. 이 방법에서는 티탄산바륨의 용점보다 낮은 온도에서, 소결시에 온도 군배를 하여 이상입자를 성장시키고, 단결정의 티탄산바륨을 형성하고 있다. 그러나, 이 방법에서는 얼어지는 티탄산바륨의 직경이 500㎡ 정도로 크고, 미급자를 얻는 것은 아니다. 또한 단결정은 다결정체 중에 합유된 상태로 얻어지기 때문에 단결정을 취출하는데는 다결정체를 농염산 중에 참적시켜 다결정 부분을 파괴하는 공정이 필요하다.

그런데, 세라믹스 분말은 분말 만을 단체로서 이용하는 경우도 있지만, 수지재료에 분산한 복합재료로서 이용하는 경우도 있다: 복합재료로서 이용되는 세라믹스 분말에는 수지재료에 대한 분산성, 총전성이 요 구된다. 수지재료에 대한 분산성, 충전성을 확보하기 위한 하나의 요소로서 분말을 구성하는 미립자의 업자직경이 있다:

그러나, 상기한 공동참전법에서 얻어지는 세리믹스 분말은 입지작경이 너무 미세하여 수지재료에 대한 분산성, 충전성을 확보하는 것이 불가능하다. 또한, 상기한 액상법에 의해 얻어진 세라믹스 분말은 분쇄에 의해 얻어진 세라믹스 분말은 분쇄에 의해 얻어지는 것이기 때문에 분말의 형태가 비정형으로 되어, 수지재료에 대한 분산성, 충전성을 확보하는 것이 불가능하다. 또한 상기 일본 공개특허공보 명9-263496호에 기재된 단결정의 티탄산바륨은 입자작경이 크기 때문에 높은 충전성을 얻는 것이 곤란하다.

世界的 的导고자 市长 기全型 **正**和

본 발명은 우수한 특성을 갖는 구형상의 단결정 세라믹스 분말을 제조하는 방법 및 단결정 세라믹스 분말을 제공하는 것을 목적으로 한다;

单8型 子创 职 引音

본 발명자는 세간역소 설문으로 미루어지는 분체를 기류에 살은 상태에서 가열처리 명역을 투과시키고, 그 후 생각함으로써 단결점의 세간역소 분발을 용이하게 제조함 수 있는 것을 알았다. 그리고, 이 방법에 따르면, 구현도가 높은 단결점 세간역소 분발을 용이하게 만을 수 있다. 그리고, 이와 같은 구현도가 높은 이세한 단결정 세간역소 분발을 이용할으로써 수지재료와의 특합재료 중으로의 중건성이 항상하여 분임이 갖는 특성을 유효하게 발휘할 수 있다.

본 발명은 이상의 지식에 기초하여 이루어진 것이고, 분체 공급 공정에 있어서 세리리스 성분으로 미루어 지는 분체를 캐리어 가스와 함께 가열처리 영역에 공급하고, 가열처리 공정에 있어서 가열처리 영역에 공 급된 분체를 단결정화하는데 필요한 온도, 구체적으로는 그 분체의 융청 이상으로 가열하고, 냉각 공정에 있어서 가열처리 공정에서 얼어진 생성물들 결정화 과정을 가쳐 냉각함으로써 단결정 세라믹스 분말을 얻 는 것을 특징으로 하는 단결정 세리믹스 분말의 제조방법이다.

미 제조방법을 사용하면, 0,9 이상의 구형도를 구비하는 단결정 세리익스 분압을 얻을 수 있다.

이 제조방법의 가열처리 공정에서는 세라믹스 성분으로 미루어지는 분체를 용용시켜 용용물을 형성한 후 냉각 공정에 있어서 결정화시키는 것으로 구형도가 높고 결정성이 유수한 단결정 세라믹스 분일을 얻을 수 있다. 가열처리 공정에서의 용용 처리 후, 연속하여 냉각 공정에서 결정화를 행할으로써 적은 에너지 로 단결정 분일의 제조가 가능해진다. 이 경우 가열처리 공정은 전기관형상 로 중에서 행해지는 것이 바 탐적하다. 전기관형상 로 중에서 행함으로써 온도 및 온도 프로피일의 컨트롤이 용이해지기 때문에 제조 상 바람직하다.

세라믹스 성분으로 이루어지는 분체는 50㎞ 이하의 입자로 형성되어 있으면, 입자직공이 30㎞ 이하의 단 결정 세리믹스 분말을 얻을 수 있다.

또한, 세라믹스 성분으로 미루머지는 분체는 평균입자직경이 1gm 이하의 1차 입자로 형성된 괴립미면 입자직경이 작은 단결정 세라믹스 분말을 얻을 수 있기 때문에 바람직하다.

분 발명의 단결정 세리믹스 분말의 제조방법을 다른 관점에서 파악하면 세리믹스 성분으로 미루어지는 분체를 부유시키면서 가열로 중을 이동시키고, 얻어진 생성물을 방각함으로써 구형도가 0.9 이상의 단결정 세리믹스 분말을 얻는 것을 특징으로 하는 제조방법으로서 잡을 수 있다. 이와 같이 세리믹스 성분으로 이루어지는 분체를 부유시키면서 가열하는 것으로 구형도가 높은 단결정 세리믹스 분말을 얻을 수 있다.

본 발명에 따라 얻어지는 단결정 세라믹스 분말은 평균입자직경 0:1~30㎞이고, 또한 0.9:미상의 구형도를 구비하는 단결정 세라믹스 분말이다. (이 단결정 세라믹스 분말은 입자직경이 작고 구형도도 높기 때문에 우수한 특성을 갖고, 특히 수지 등에 대한 충전성이 높다.

DI 단결정 세라믹스 분말은 예를 들어 산화물 자성재료나 산회물 유전체 재료로 구성되고, 우수한 자기적 특성이나 전기적 특성을 나타내게 된다.

이 단결정 세리믹스 분말로서 평균입자직경 1~20~이면 더욱 우수한 총전성을 갖는 것으로 된다.

본 발명은 자성체 또는 유전체로 미루어지는 단결정 구형상 산화를 분말과, 상기 구형상 산화물 분말을 분산, 유지하는 결합재로 미루머지는 복합재료에 적용할 수 있다. 그리고, 미 복합재료에 있어서, 구형 상 산화물 분말은 평균입지직경에 0.1~30km, 0.9 미상의 구형도를 구비하는 것을 특징으로 한다. 구형도 가 높은 미세한 분말을 사용함으로써 수지재료와의 복합재료 중으로의 충전성이 향상하며 분말미 갖는 특 성을 유효하게 발휘할 수 있다.

이상의 복합재료에 있어서, 결합재로서는 수지를 자용할 수 있다. 이 때, 구형상 산화를 분말은 30-98wt X의 범위에서 할요하는 것이 바람직하다.

또한, 이상의 복합재료에 있어서, 구형상 산화물 분말을 유전체 재료로 구성할 수 있다. | 의리고, 본 발 명에서는 구형상 산화물 분말을 구성하는 유전체 재료보다도 저용점의 유전체 재료에 의해 결합재를 구성 할 수 있다. 이 때, 구형상 산화물 분말을 30-70 체적%의 범위에서 합유시키는 것이 바람직하다.

또한, 이상의 복합재료에 있어서, 구형상 산화물 분말을 자성제 재료로 구성할 수도 있다. 그리고, 본 발명에서는 구형상 산화물 분말을 구성하는 자성체 재료보다도 제용점의 자성체 재료에 의해 결합재를 구 성할 수 있다. 이 때, 구형상 산화물 분말을 30~70 체적%의 범위로 합유시키는 것이 바람직하다.

본 발영은 이상의 복합 재료를 사용한 전자부품을 제공한다. 이 전자부품은 유전체총 중에 대부 금속전 국이 배치된 전자부품에 있어서, 유전체총이 유전체 재료로 이루어지는 구형상 산화물 분말과 이 구형상 산화물 분말을 분산, 유지하는 결합재로 이루어지는 복합재료로 이루어지고, 구형상 산화물 분말은 평균 입자직경이 이 1~30㎞, 이 9 이상의 구형도를 구비하는 것을 특징으로 한다. 또한, 본 발명은 자성체총 중 에 내부 금속전국이 배치된 전자부품에 있어서, 자성체총이 자성체 재료로 이루어지는 구형상 산화물 분 말과, 이 구형상 산화물 분말을 분산, 유지하는 결합재로 미루어지는 복합재료로 미루어지고, 구형상 산화물 분 화를 분말은 평균압자직경이 이 1~30㎞, 이 9 이상의 구형도를 구비하는 것을 특징으로 하는 전자부품을 제 공한다.

(발명의 실시형태)

이하 본 발명의 실시형태를 설명한다.

본, 발명에 따른, 단결정, 세리믹스 분말의, 제조공정, 개략의, 알례를 도시에 기초하여, 설명한다. '도 1에 나 티내는 바만 같이, 본, 발명의 제조방법은 원료를 분쇄하여 1차 입자를 얻는 1차 입자 형성 공정, 1차 입 자료부터 괴립을 형성하는 괴립 형성 공정, 괴립으로 미루어지는 분체를 공급하는 분체 공급 공정, 공급 본 분체를 소청 온도로 가열하는 가열처리 공정, 가열처리에 위해 일어진 점청출을 생각하는 냉각 공정 물 후처리 공정으로 구청된다.

먼자, 1차 알지 열성 공항에 있어서, 세리의스 성분으로 이루어지는 원료로부터 1차 입자를 현생한다. 1차 입자 열성 공항에서는 세리의스 성분으로 이루어지는 원료를 분쇄하고, 비림적하게는 명균입자적경 1차 입자 결성 문질 전쟁한다. 이 입자직경은 최종적으로 인어지는 단결정 세리의스 분임의 입자직경을 좌두할 뿐만 아니라 이와 같은 입자직경의 1차 입자를 사용함으로써 단결정 세리의스 분임의 품질을 우수한 경으로 할 수 있다. 분쇄 방법은 특히 한점되지 않지만 예를 들어 봄일(bù) 메리리 등을 사용할 수 있다.

본 발명에서의 세리익소 성분이라는 것은 세라믹스으로서 인식되는 산화물, 질화물, 단화물 등의 화합물을 포함하고 있다. 또한, 단일 세라믹스 뿐만 아니라 복수의 세라믹스의 혼합체, 복합신화물, 복합질화물 등의 복합화합물도 포함하고 있다. 세라믹스 성분의 구체예로서 유전체 재리나 자성재료가 있다.

유전체 제료로서는 예를 들어 티탄산·바름-네오디뮴계 세라믹스, 티탄산·바륨·주석계 세라믹스, 이연-발 습계 세라믹스, 이산화티탄 세라믹스, 티탄산바름제 세라믹스, 티탄산아연계 세라믹스, 티탄산스트론통계 세라믹스, 티탄산활습계 세라믹스, 티탄산비스무트계 세라믹스, 티탄산마기네습계 세라믹스 등이나 6세이, 제 세라믹스 , 8k(Ma,Nb)이, 계 세라믹스 , 8k(Ma,Ta)이, 계 세라믹스 , 8k(Co,Ma,Nb)이, 계 세라믹스 , 8k(Co,Ma,Ta)이,계 세라믹스 등을 들 수 있다. 이들은 단독 또는 2층류 이상을 혼합하여 사용할 수 있다. 또한, 이산화티틴계 세라믹스기라는 것은 조성적으로는 이산화티탄 및을 포함하는 계, 또는 이산화티틴에 다른 수량의 첨기물을 포함하는 계이고, 주성분으로서 이산화티탄의 결정구조가 유지되어 있는 것을 의미 한다. 다른 계의 세라믹스에 대해서도 마찬가지이다. 또한, 이산화티틴은 기이로 표시되는 물질로 여러 결정구조를 갖는 것이지만, 유전체 세라믹스으로서 사용되고 있는 것은 루틸(rutile) 구조의 것이다.

자성재료로서는 자성을 갖는 산화물을 사용한다. 예를 들어 Mn-Zn계 페라이트, Ni-Zn계 페라이트, Mn-Mg-Zn계 페라이트, Ni-Cu-Zn계 페라이트 등을 들 수 있다. 또한, Fe-Qull Fe-O, 등의 산화철이어도 좋다.

또한, 이들 세라믹스 성분은 시판되는 세라믹스를 사용할 수 있고, 그 외 세라믹스 성분을 형성하기 위한 조성물이나 재료를 소성함으로써 세라믹스 성분을 얻을 수 있다. 예를 들어 산화비롭과 티탄산을 혼합하 며 과립형상의 복합산화물을 얻어, 그 복합산화물을 적당한 크기로 분쇄한 것을 소성하여 반응시킴으로써 티탄산바륨 등의 세라믹스 성분을 얻을 수 있다.

다음에, 괴립 형성 공정에 있어서 상기와 같이 하여 얻어진 1차 입자로부터 과립을 형성한다. 구체적으로는 1차 입자를 스프레이 노즐로부터 분무하기 위한 슬러리를 작성한다. 슬러리는 1차 입자를 용매에 적당량 참가한 후에, 볼밀 등의 혼합기를 사용하며 혼합함으로써 얻을 수 있다. 용매로서는 물이나 에탄올을 사용할 수 있지만, 1차 입자의 분산성을 향상하기 위해 분산제를 참가하는 것이 추천 장려된다. 분산제의 참가량은 예를 들어 1차 입자의 중량에 대하여 약 1% 정도이다. 1차 입자 끼리를 기계적으로 결합하기 위한 결합제, 예를 들어 PVA(폴리비닐알콜)를 참가할 수도 있다. 얻어진 슬러리를 스프레이 노출에 의해 분무하여 액적을 형성한다.

여기서, 스프레이 노즐은 상기 슬러리와 압축기체를 분무하기 위한 것이고, 2류체 노즐 또는 4류체 노출 등을 사용할 수 있다. 압축기체(예를 들어 공기, 질소 가스 등)와 함께 스프레이 노즐로부터 토출된 슬러리는 미립화되어 분무를 형성한다. 분무 중의 액적의 압자직경은 슬러리와 압축기체의 비율에 의해 컨트롤함 수 있다. 액적의 입자직경을 컨트롤함으로써 최종적으로 얻어지는 단결정 세라믹스 분말의 압자직경을 제어할 수 있다. 스프레이 노출에 의한 분무의 공청은 소정의 챔버내에서 행해진다. 또한, 가열하에서 건조를 겸한 분무건조법에 의해 괴립을 얻어도 좋다. 분무건조법을 사용하면 분쇄분말과 같이 거대한 분말이 혼압하는 경우가 거의 없기 때문에 최종적으로 얻어지는 제품의 품질의 신뢰성을 확보할 수 있다.

미와 같이 하여 스프레이 노즐을 사용하면 본 발명에 있어서 사용하는데 적당한 입자직경이 작은 괴립분을 얻을 수 있고, 예를 들어 1~20㎞ 정도의 마세한 과립분을 얻을 수 있다. 이 입자직경은 최종적으로 얻어지는 단결정 세라믹스 분말의 입자직경을 좌우한다. 입자직경은 전술한 비와 같이 슬러리와 압축기 체의 비율에 의해 컨트롤할 수 있고, 또한 슬러리 끼리를 충돌시킴으로써 작은 액적을 작성하는 것도 가 능하다. 따라서, 이와 같이 하여 얻어진 괴립은 분체 공급 공정으로 보내진다.

분체 공급 공정에서는 과립 형성 공정에서 얻어진 과립을 세리믹스 성분으로 이루어지는 분체로 하여 캐리어 가스와 함께 가열영역으로 공급한다. 분체 공급 공정을 실시하는 구체적인 구성으로서 도 1에는 캐리어 가스와 함께 과립을 별도 준비하고, 노출 N을 통하여 캐리어 가스와 함께 과립을 가열처리 공청으로 공급하는 형태를 기재하고 있다. 캐리어 가스로서는 각종 가스가 사용가능하고, 예를 들어 공기, 결소 가스, Ar 가스 및 Ne 가스 등을 이용할 수 있다. 1300억 이상의 가열이 필요한 재료에 대해서는 가열처리 공정에서의 NOX의 발생을 고려하면 Ar 가스나 Ne 가스를 사용하는 것이 바람직하다.

분체 공급 공정에서의 세라믹스 성분으로 이루어지는 분체를 가열처리 공정에 공급하는 방법은 도 1에 기재된 방식에 한정되지 않는다. 예를 들어 세라믹스 성분으로 이루어지는 분체에 대하여 개리어 가스를 포함하는 압축가스를 불어 부착시킴으로써 가열처리 공정에 공급하는 방식을 채용할 수 있다. 또한, 분산기를 이용한 공급, 분급기나 분쇄기의 출력을 이용하여 공급, 즉 분급 또는 분쇄하는 것으로 출력측에서 얼어지는 분말을 가열처리 공정에 들어보내는 것도 가능하다.

본 실시형태에 있어서는 세리믹스 성분으로 이루어지는 분체의 분무는 건조상태이어도, 수분 등을 포함한 슬윤상태이어도 좋다.

다음에, 가열처리 공정에 있어서, 분체 공급 공정으로부터 스프레이 노출을 사용하여 공급된 세라믹스 성 분으로 미루어지는 분체를 기열 영역에서 소결 처리함으로써 단결정의 세라믹스 분말을 얻는다.

기열처리 공정은 가열로내에서 실현된다. 기열방식으로서는 전기에 의한 가열, 가스의 연소열에 의한 가

별 및 고주마 기열 등의 용지의 방식을 제공할 수 있다. 특히 전기관현상 로를 사용하면 연소 가스에 의한 방식에 비해 로내의 분위기의 제외가 용이하다. 세라믹스 성분으로 미루어지는 분체는 로내에서 기류를 변성하는 캐리어 가스와 함께 가열보내를 부유한 상태에서 단결정화 및 구현상하되다. 세라믹스 성분으로 미루어지는 분체는 로내에서 기류를 변성하는 캐리어 가스와 함께 가열보내를 부유한 상태에서 단결정화 및 구현상하되다. 세라믹스 성분으로 미루어지는 분체의 유속은 포검화을, 열분해 운도에 따라 역열히 정해지게 당치만, 대략 10.65-10 때상의 범위, 특히 1.5 교생에서 선택하는 것이 비담직하다. 분발의 유속은 캐리어 가스및 유속을 제어하는 으로써 변경할 수 있다. 이 때, 가열로내에 세라믹스 성분의 분체가 1-10초 정도 체육하도록 제어하는 것이 바람직하다. 단, 적어도 세라믹스 분말이 비정점로 되지 않는 일계 범각속도보다 느린 것이 바람직하다. 단, 적어도 세라믹스 분말이 비정점로 되지 않는 일계 범각속도보다 느린 것이 바람직하다. 임계 생각속도는 집에 대한 다르고, 예를 들어 티탄산바람의 경우에는 일계 생각속도는 1.3× 10⁶(k/sec)이다. 이 속도보다 빠르면, 얻어지는 세라믹스 분말은 글래스(비정질)로 된다. 또한, 단결정 함에 필요한 사간은 입자작경에 의존하고, 작을 수록 그 시간은 짧아진다.

기열의 조건, 특히 온도 및 시간은 세라믹스의 조성에 따라 적절히 정해진다. 가열의 조건으로서 가열로 내의 분위기는 예를 들어 유전체 재료나 자정재료 등, 목적으로 하는 최종 생성물인 단결정 세라믹스 분 말의 종류에 따라 산화성 분위기, 환원성 분위기 또는 불활성 분위기가 선택된다. 또한 선택된 분위기에 따라 캐리어 가소를 선택할 수 있고, 또는 필요한 가소를 기열로내로 공급한다.

가열온도로서는 세리믹스 성분으로 마루어지는 분체가 단결정화하는 온도로 설정하면 좋다. 구체적으로 는 세라믹스 성분으로 이루어지는 분체의 융점 미상으로 결정한다. 융점 미상으로 가열함으로써 세라믹 스 성분의 분체가(용용하고 단결정이 얻어진다. 또한, 세라믹스 성분의 분말은 밀단 용용하기 때문에 표면장력에 의해 얻어지는 세라믹스 분말의 형상이 보다 완전한 구에 가까워진다.

본 실시형태와 같이, 고체상의 세리믹스 성분의 분체를 건조상태에서 가열로에 공급하면 고체상의 세라믹스 성분의 분체를 액체로 분산시켜 공급하는 분무열분해법과 비교하며 액체의 존재에 의한 감열이 없어지기 때문에 보다 적은 에너지로 제조할 수 있다. 이 경우, 예를 들어 과립 형성 공정에 있어서 형성된 과립을 일단 유지 보관시키는 일 없이 직접 캐리어 가스와 함께 가열처리 공정의 가열로에 공급할 수 있다

기열처리 공정에서 얻어진 생성물은 냉각 공정으로 이행된다. 구체적으로는 가열로 중에 남각 존을 설치하거나 또는 가열로로부터 캐리어 가스와 함께 대기중에 배출시킴으로써 생성물을 냉각한다. 이 냉각은 방울냉각이어도 좋지만, 냉각 배체를 사용하여 강제적으로 생각할 수도 있다. 이 냉각 공정을 거참으로써 소망하는 단결정 세리믹스 분일을 얻는다. 생성물을 비교적 급격히 냉각함으로써 생성물의 구체의 형상이 유지된다. 또한, 냉각 공정에서는 가열된 분체가 그대로 냉각되기 때문에 얻어지는 단결정 세리믹스 분말은 입자직경이 0.1~30㎞ 정도로 작은 입자직경의 것을 얻을 수 있다. 보다 바람직하게는 1~20㎞ 정도의 것을 얻는다.

냉각 공정 후에는 예를 들어 사이클론이나 백 필터(bag f (ter)에 의해 분말을 포집하는 한편, 캐리어 가 쓰에 대해서는 적절한 배가스 처리를 행한 후에 배기시킨다.

으머지는 단결정 세라믹스 분말은 단결정이며, 또한 구형상이다. 며기서 「구형상」이라는 것은 표면이 명할한 완전한 구형상 외에 가의 완전한 구에 가까운 다면체를 포함한다. 구체적으로는 Wuff 모델로 표현되는 것과 같은 안정한 결정면으로 둘러싸인 동방적인 대청성을 갖고, 또한 구형도가 1에 가까운 다면체 입자도 포함된다. 여기서 「구형도」라는 것은 Wade 미의 실용 구형도, 즉 입자의 투사면적에 동일한원의 직경의 입자의 투사면적에 동일한원의 직경의 입자의 투사상에 외접하는 최소 원의 직경의 비이다. 본 실시형태에서는 구형도는 0.9~1인 것이 비람직하고, 보다 바람직하게는 0.95~1이다. 구형도가 0.9 이상이면, 단결정 세리믹스 분말을 수지 재료에 분산한 복합재료로서 이용할 때 단결정 세리믹스 분말이 수지재료에 대하여 균일하게 분산하기 쉬워지고, 게다가 소성되는 경우에 있어서 불균일성에 기만한 크랙을 발생하기 어렵다.

이와 같이 본 실시형태에서 얻어지는 단결정 세라믹스 분맣은 결정입자계나 불순물을 갖지 않고, 단상이 고, 또한 단결정이다. 그 때문에 이 단결정 세라믹스 분맣은 유전체 재료나 자성재료로서 사용하는 경우 에 자성 또는 유전특성의 향상에 기여할 수 있고, 우수한 특성을 나타낸다.

또한, 본 실시형태에 기재된 방법으로 단결정 세리막스 분말을 형성하면, 증래의 방법에서 사용되고 있는 산이나 유기용매를 사용하지 않기,때문에, 유해 가스 등의 발생도 없고, 또한 비교적 저가의 설비에 의해 제조할 수 있다. 또한, 본 실시형태에 있어서, 분체 공급 공정에 있어서 공급되는 세리막스 정분으로 이 루어지는 분체로서는 분말, 괴립분, 분쇄분 등, 고 형태에 관계없이 입자로 구성되는 여러 형태를 포함하고 있다. 따라서, 분체 공급 공정에 있어서 공급되는 분체는 상기 실시형태와 같은 과립에 한정되지 않고, 예를 들어 세라막스 정분을 분체한 분체미어도 좋다. 이 경우, 비교적 큰 입자적경을 갖는 분체를 사용함으로써 비교적 큰 단결정 세라막스 분말을 형성하는 것도 가능하다. 구체적으로는 50㎞ 미하익 입자를 사용하는 것으로 30㎞ 이하의 단결정 세라막스 분말을 형성할 수 있다.

또한, 본 실시형태에서는 입자직감이 작고, 또한 구형상인 단결정 세라믹스 분말을 얻을 수 있다. 이와 같은 단결정 세라믹스 분말은 응집성이 낮고, 분산성과 홍전성이 유수한 것으로 된다. 따라서, 얼어진 단결정 세라믹스 분말을 분산, 유지하는 결합재와 혼합하며 북합재료를 형성할 수 있다.

단결정 세다닉스 문법을 문안 유시하는 일단세와 논립이내 독립세도를 영경될 구 지나.
결합재로서 수지를 사용할 수 있다. 이 때, 복합재료 중에 단결정 세리닉스 분말을 30-98wt의 범위로 함유하는 것이 비담직하다 '또한 이 수지로서 예를 들어 열가소성 수지, 열경화성 수지의 생방이 이용 가능하고, 구체적으로는 예족시 수지, 폐불 수지, 폴리플리플레 수지, 폴리이미드 수지, 플리에스테르 수지를리메발린옥사이드(polyphenylene oxide) 수지, 벨라멘(melamine) 수지, 시아네이트에스테르 수지를리메발린옥사이드(polyphenylene oxide) 수지, 벨라멘(melamine) 수지, 시아네이트에스테르 (cyanate este)게 수지, 디알릴프탈레이트(dially) htthatate) 수지, 폴리베발렌폴에테르화물을 수지, 액칭 폴리메, 불소계 수지, 플리베발부티탈(polyyinyi butyral) 수지, 폴리베발일을 수지, 에테르셀룰로 오스 수지, 니트로셀룰로오스 수지, 이크를 수지 중 적어도 1종류 이상 포함한 수지 등을 들 수 있다. 단결정 세리믹스 분말이 유전제 재료로 구성되는 경우, 결합재로서 상기 유전체 재료로 가능하게 하는 한 전체 재료를 사용할 수 있다. 보다 저온에서의 소결에 의한 복합유전체 재료의 제조를 가능하게 하는 한 편, 그와 같은 자온에서의 소결에 의해 중래는 높은 온도의 소결이 미나면 얼어지지, 않았던 특성을 얻는 것이 가능해진다. 또한, 독합재를 구성하는 저용점 유전체 재료는 단결정 세리믹스 분말보다도 압자취경

[이 작은 분일을 사용하여 소결에 제공하는 것이 비림직하다. 단결정 세라믹스 분일인 간격을 소작경 분 담로 제용으로써 단결정 세라막스 분말을 군일하게 분산시키기 때문이다.

이상 생각한 비는 단결장 세리익스 분말이 지상체 제로로 구성되는 경우에도 적용할 수 있다. 즉, 상대 적으로 용접이 낮은 자상체 제로 통해 상대적으로 용접이 높은 자상체 제로로 이루며지는 단결정 세리익 스 분말이 분산, 유지된 복합자상제로를 얻을 수 있다.

본 발명에서는 이상의 복합지료를 여러 전자부품에 적용할 수 있다. 그 밀레가 또 11 및 도 12배 도시되 이 있다. 도 11은 전자부품의 밀레인 고주파 모듈을 나타내는 사시도이다. 이 고주파 모듈은 복합유전 체흥(4)의 표면에 다이오드(6), 트런저스터(7) 및 참 제항(8)이 실장되어 있다. 또한, 고주파 모듈은 복 합유전체흥(5)의 이면 및 내부에 그랜드 전국(1)을 배치하고 있다. 또한, 고주파 모듈은 그 내부에 소루 홀 도체(2), 콘텐서 형성전국(3)이 배치되어 있다. 그리고, 이 복합유전체흥(4)에 이상 설명한 복합유전 제 재료를 적용한다. 또한, 도 12는 전자부품의 일레인 참 코일을 나타내는 사시도이다. 이 참 코일은 복합자성체흥(14)의 대부에 코알 형성 도체(13)와 소루홀 도체(12)를 배치하고 있다. 또한, 이 참 코일은 목 목합자성체흥(14)의 촉면에 외부단자전곡(11)이 형성되어 있다. 그리고, 이 복합자성체흥(14)에 전술 한 복합자성체 제료를 적용한다. 또한, 이상은 어디까지나 전자부품의 일레이고, 기판 등의 다른 전자부 품에 본 발명의 복합자성자료를 적용할 수 있는 것은 말할 것도 없다.

이하 본 발명을 구체적인 실시에에 기초하며 설명한다.

(실시예 1)

산화바륨(BaO) 분말 및 산화되탄(TiO) 분말을 몰바로 [i]로 청량한 것에 물을 기하며 볼말에서 12시간 혼 합함으로써 슬러리(이하, 제 1 슬러리)를 얻었다. 또한, 혼합에 앞서서 분산제(동미합성사제 A-30SL)를 분밀의 중량에 대하여 1%의 비율로 참기하였다.

제 1 슬러리를 분무건조기에서 건조, 과립화를 하였다. 이 때의 분무, 건조조건은 특히 한정되는 것은 아니지만, 과립분의 입자작경이 200km 이하로 되는 것과 같은 조건을 설정하는 것이 좋다.

얼마진 괴립분을 1250°C의 온도로 1시간 소성함으로써 복합산회물 소결체로서 티탄산비름을 얻었다. 소결체에 물을 기하고 또한 분산제(동이합성시제 A-30SL)를 소결체의 중량에 대하여 1%의 비율로 첨가한 후 볼말에서 48시간 분쇄함으로써 1차 입자로서 평균압자직경 0.3㎞의 분말을 포함하는 슬러라(제 2 슬러리)를 작성하였다. 이 제 2 슬러리에 대하여 10㎞% 농도로 희석시킨 PVA(폴리비닐알콜) 용액을 분말의 총중량에 대하여 2㎞% 첨가하고, 또한 제 2 슬러리 중의 분말이 40ਆ%로 되도록 조정을 하였다.

제 2 슬러리에 분무건조법을 적용하여 과립분을 작성하였다. 사용한 분무건조기는 후지사키전기(주)제의 MDL-050이고, 4류체 방식의 노즐을 사용하고, 송액량을 40cc/min, 노즐 에머량을 160NL/min, 급기온도를 190°c의 조건으로 하였다. 얼어진 과립분의 평균입자직경은 9.7½mQI다.

또한, 1차 입자의 작성시에 볼밀의 조건을 바꾸어 평균입자직경이 1.5㎞인 분말을 1차 입자로서 사용한점을 제외하고 상기와 마찬가지로 하여 과립분을 얻은 바. 괴립분의 평균입자직경은 58㎞로 되고, 평균입자직경을 30㎞ 미하로 하는 것이 곤란하다는 것이 확인되었다.

질소를 캐리어 가수로 하며 얻어진 과립분을 세라믹스관으로 이루어지고 가열원을 전기로 하는 가열로 중 에 공급하였다. 가열로내 온도(가열처리 온도)는 1650c이다. 또한, 캐리어 가스의 유량을 11/min으로 하며, 세라믹스관 중에서의 괴립분의 체류시간을 1~10초 정도가 되도록 조절하였다.

세리믹스관을 통과한 분말에 대해서 형광 X선 분석장치를 사용한 X선 회절에 의해 조직을 관찰하였다. X 선 회절의 결과를 도 2에 나타낸다. 도 2에 나타내는 바와 같이 타탄산바륨(BaTiOs)의 피크 만이 관찰된 것으로부터 얻어진 분말은 티탄산바륨(Balida)의 단상으로 구성되는 세라믹스 분말인 것이 확인되었다. 또한, 티탄산비름(BaTIO)의 용점은 1637 COICH.

또한, 얻어진 티탄산바륨 분말을 SEM(주사전자현미경)에 의해 관찰하였다. 그 결과, 입자직경 0.1~10㎞ 정도의 거의 완전한 구형상에 가까운 분말인 것 및 이를 분말에 응집이 없는 것이 확인되었다. 또한, 평 균입자직경을 촉정한 바, 약 2.5㎞미고, 또한 구형도는 약 I인 것이 판명되었다. 또한, 도 3에 SEM에 의 한 분말의 확대사진을 나타내는데, 개개의 입자를 상세하게 관찰하면, 입자 표면 전체에 걸쳐서 대칭성을 갖는 결정면의 파세트(facet)가 보이고, 입자내에 입자계를 포함하지 않는 단결정 입자인 것이 판영되었

또한, 얼마진 분말을 TEM(투과전자현미경)에 의해 관찰하였다. 전자선 회절 상을 도 4에 나타내는데, 분 말 단결정 특유의 규칙성이 있는 구조를 갖고 있는 것이 확인되었다.

가열온도를 1400c로 한 이외는 일시에 1과 마찬가지로 하며 티탄산비름 분말을 얻었다. 얻어진 분말의 SEM에 의한 분말의 확대사진을 도 5에 나타낸다. 도 5로부터 티탄산비를 입자의 표면에 입자계의 존재가 관찰되었다. 또한, 전자선 회절 상을 도 6에 나타내는데, 이 전자선 회절 상의 결과로부터도 단결정이 아닌 것이 확인되었다.

(실시예 2)

산화마륨(8a0) 분말, 산화리탄(110。) 분말, 산화네오디뮴(MaO。) 분말 및 산화망간(MaO) 분말을 13:8:54:7:31:4:0:1의 볼비에서 청량한 것을 사용한 점 미외는 실시에 1과 미찬가지로 하여 세라믹스 분

얼마진 분말을 구성하는 입자의 평균입자직경은 2.5㎞미고, 그 형상은 거의 완전한 구형상에 가까운 미립

자이었다. 또한 입자,표면 전체에 결정치 대명성을 갖는 결정면의 파세트가 관광되고, 입자내에 입자계를 조현하지 않는 단결정인 것이 확인되었다. (실시에 3)

과립분의 형성시에 기능한한 작은 형상의 과립분이 되도록 스프레이 방식의 분부에 의한 과립분들 형성한 점 이외는 실시에 2와 마찬가지로 하면 세라믹스 분말을 얻었다. 또한, 과립분의 명균망자직경은 9.1mm 이었다

얼어진 입자를 관찰한 바, 실시에 2와 거의 동일한 단결정 입자가 생정되어 있는 것이 확인되었다. (실시에 4)

산화철(FeA,) 분말, 산화니켈(NIC,) 분말 및 산화다면(ZhO) 분말을 45.3:47.1:7.6의 볼비에서 청량한 것 에 물을 가하며 볼말에서 12시간 혼합함으로써 슬러리(Olf), 제 1.슬러리)를 얻었다. 또한, 혼합에 앞서 서 분산제(동마합성시체 A-30SL)를 분말의 중량에 대하여 1%의 비율로 참가하였다.

제 (슬러리를 분유건조기에서 건조, 괴립화를 하였다. 이 때의 분무, 건조조건은 특히 한정되는 것은 아니지만, 과립분의 입자작경이 200m 이하로 되는 것과 같은 조건을 설정하는 것이 좋다.

얻어진 과립분을 1000°C 및 온도에서 1시간 소성합으로써 복합산회를 소결체를 얻었다. 이 소결체에 불을 가하고 또한 분산제(동이합성사제 A-30SC)를 소결체의 중량에 대하여 1%의 비율로 첨가한 후 볼말에서 48 시간 분쇄함으로써 1차 입자문서 평균입자직경 0.3㎞의 분말을 포함하는 슬러리(제 2 슬러리)를 작성하였다. 이 제 2 슬러리에 대하여 10학생 농도로 회식시킨 PYA(폴리비닐알콜) 용액을 분말의 총중량에 대하여 2학생 참가하고, 또한 제 2 슬러리 중의 분말이 60학(X으로 되도록 조정을 하였다.

제 2 슬러리에 분무건조법을 적용하여 괴립분을 작성하였다. 사용한 분무건조기는 후지사키전기(주)제의 MDL-050이고, 4류체 방식의 노즐을 사용하고, 승액량을 40cc/min, 노출 에머량을 150NL/min, 급기온도를 190°c의 조건으로 하였다. 얼어진 괴립분의 평균입자직경은 8,9㎞이다.

질소를 캐리어 가스로 하여, 얻어진 과립분을 세라믹스판으로 미루어지고 가열원을 전기로 하는 가열로 중으로 공급하였다. 가열로내 온도(가열처리 온도)는 1500c이다. 또한, 캐리어 가스의 유량은 0.81/min으로 하여 과립분의 세라믹스판 중에서의 체류사간을 1~10초 정도로 되도록 조절하였다. 이와 같이 하여 과립분으로부터 세라믹스 분말(자성 페라이트 재료)을 얻었다.

얼어진 세리막스 분말에 대해서 형광 X선 분석장치를 사용한 X선 회절에 의해 조직을 관찰하였다. 그 결과, Fe,Q, Fe,Q, FeO, NiFe,Q, ZnFe,Q, Cufe,Q,의 피크가 관찰되지 않고, Ni-Cu-Zn 페리이트의 단상으로 구성된 분말인 것이 확인되었다.

또한, 일어진 Ni-Cu-Zn 페라이트 분말을 SEM에 의해 관찰하였다. 그 결과, 입자직경 Q.1.-10gm 청도의 거의 완전한 구형상에 가까운 분말인 것, 및 미를 분말에 응접이 없는 것이 확인되었다. 또한, 평균입자직경을 측정한 바, 약 2.5gm미고, 구형도는 약 1이었다. 또한, 도 7에 SEM에 의한 분말의 확대사진을 나타내는데, 개개의 입자를 상세히 관찰하면, 입자 표면 전체에 결쳐서 대청성을 갖는 결정면의 피세트가 보이고, 입자내에 입자계를 포함하지 않는 단결정 입자인 것이 판명되었다.

또한, 진동자력계를 사용하여 단결정 세리믹스 분말의 자기특성을 측정하였다. 결과를 표 1 및 도 8에 나타낸다: 또한, 이 자기특성에 대해서는 호술한다.

또한, 얼어진 단결정 세라믹스 분말을 에푹시 수지에 대하여 합유율이 40wol%로 되도록 혼합하고, 슬러리 (이하, 제 3 슬러리)를 작성하였다. 이 때, 에푹시 수지로서, 다관등 에푹시 수지(polyfunctional epoxy resin)로서 에피비스(epibis)형 에푹시 수지(유카엘에폭시사제 에피코트(Epikote) 1001 및 에피코트 1007)를 각각 25.9wt%, 씩 합유서키고, 또한 비스페을A(blisphenol A)형 고분자 에푹시 수지(유카엘에폭시사제 에피코트 1225)를 23.1wt%, 특수골격을 갖은 에푹시 수지로서 테트라페니볼에만 (tetraphenyloiethane)형 에푹시 수지(유카엘에폭시서제 에피코트 1031S)를 23.1wt% 포함하는 것을 주정 분으로 하고, 경화제로서 비스페볼셔영의 본학(wlac) 수지(유카쉘에폭시사제 VLH129865)와, 경화촉진제로서 이미다음(imidazole) 화합물(시고쿠카세이고교사(Sikoku Corporation)제 2E4MZ)을 가한 것을 통루엔 및 베틸에틸케론(mēthyl ethyl ketone)으로 용해시켰다. 이것에 페라이트 단결정 입자를 참가하고, 봄말로부터 분산, 혼합하였다.

이와 같이 하여 얻어진 제 3 슬러리를 클래스클로스(glass cloth)에 도포하고, 반경화 상태의 프리프레그(prepres)를 작성하며, 기판의 원재료로 하였다. 프리프레그를 반경화 상태로 하기 까지의 열처리 조건으로서 100억에서 2시간 가열하였다. 또한, 클래스크로쓰는 H글래스, E글래스, D글래스 등, 특히 한정되지 않고, 요구특성에 따라 구분하여 사용하면 풍제만, 금회는 E글래스를 사용하였다. 또한, 글래스의 두 베에 대해서도 요구에 따라 적당히 소망하는 두메의 것을 사용하면 좋고, 금회는 두메 100㎞의 것을 사용하였다. 얼어진 반경화 상태의 프리프레그를 소청 매수 결치고, 가압, 가열에 의해 약 0.4㎞ 두메의 복합자성재료로 하였다. 이 복합자성재료를 토로이도 형상으로 가공하여 기판을 얻었다. 이 기판의 투과율의 주파수 특성을 측정하였다. 결과를 도 10에 나타낸다.

(出证例 2)

산화철(FeQ.) 분말, 산화나켈(NIQ.) 분말 및 산화(NPC(ZnO), 분말을 45.3:47.117.6의 몰비에서:청량한 것 에 물을 기하며 불밀에서:12시간 혼합함으로써 플러리(미하, 제 1 플러리)를 얻었다. 또한, 혼합에 앞서 서 분산제(동아합성사제 A-30SL)를 분말의 중량에 대하여 IX의 비율로 참기하였다.

제 1 슬러리를 분무건조키에서 건조, 괴립화를 하였다.

얼어진 과립분을 1000'C의 온도에서 1시간 소청함으로써 복합산화물 소결체를 얻었다. 이 소결체를 불밀 에서 12시간 분쇄함으로써 평균입지작경 3km의 분말을 얻었다. 이 분말에 대해서 실시에 4와 미찬가지로 为7月8首。南部的设计, 工程测量 亚 1 里 足 901 以日进口,

일대진 분양을 시용한 점을 제외하고 실시에 된 미찬가지로 하며 복합자성재료를 제작하며 투자율의 주 파수 특성을 특정하였다. 결과를 또 10에 나타낸다.

[# #]

	그화자분하는 ge(전)	보사는 H. (2m)
 PMM4	5136	d.co.;
Almolis	2978	0.189

(실시예 4 및 비교예 2에 있어서 촉정한 자기특성)

표 1에 나타내는 비와 같이 살사에 4에서 얼마진 페라이트 분말은 비교에 2에서 얼마진 분말보다도 포화 자속말도가 항상하고 있는 것을 알 수 있다. 또한, 도 8 및 도 9는 실시에 4 및 비교에 2에서 얼마진 분 말의 히스테리시스 곡선을 나타내는데, 실시에 4와 비교에 2의 결과를 비교하면, 실시에 4에서는 히스테 라시스 손실이 저감되고, 자성 페라이트 재료로서 저손실의 것임이 확인되었다. 또한, 도 10에 나타내는 바와 같이 실시에 4와 비교에 2에서의 투자들의 주파수 특성을 비교하면, 실시에 4에 의한 복합자성재료 쪽이 1000%를 초고하는 영역까지 20% 정도 높은 값을 나타내고 있는 것이 확인되었다.

(실시예 5)

먼저, 산화마그네슘(MgO) 분말, 산회티탄(TiO) 분말을 각각 1:1의 볼비에서 청량한 것에 물을 가하며 볼 밀에서 12시간 혼합함으로써 슬러리(제 1 슬러리)를 얻었다. 또한, 혼합시, 분산제(동마합성사제 A-30SL)를 분말의 총중량에 대하며 1%의 비율로 참가하였다.

이 제 1 슬러리를 분무건조기에서 건조, 괴립화를 하고, 복합산화물 과립을 얻었다. 이 때의 분무건조 조건은 특히 한정되는 것은 아니지만, 과립직경이 대략 200_세 이하로 되도록 조건을 설정하는 것이 좋다.

이 과립을 1250°C의 온도에서 1시간 소성함으로써 복합산화를을 받음 소결시켰다. 그 후, 이 복합산화물에 물 및 분산제(동이합성사제 A-30SL)를 기하고, 재차 볼밀에서 48시간 분쇄하여, 평균압자직경 0.55㎡의 미세분말로 구성되는 슬러리(제 2 슬러리)를 제작하였다. 이 제 2 슬러리에 10wt% 동도로 희석시킨 PVA(플리비닐알콜) 용액을 분말의 총중량에 대하여 2wt% 동도로 첨가하고, 또한 제 2 슬러리 중의 분말이 중량대로 40wt%로 되도록 조정을 하였다.

제 2 슬러리에 분무건조법을 적용하여 과립분을 작성하였다. 사용한 분무건조기는 휴지사키전기(주)제의 MDL-050이고, 4류체 방식의 노출을 사용하고, 송액량을 40cc/min, 노출 에어량을 160ML/min, 급기온도를 190°c의 조건으로 하였다. 얼머진 괴립분의 평균입자직경은 9.7_Mm이다.

다음에 상기에 의해 얼마진 과립분을 질초와 산소의 혼합 가스를 캐리어 가스로 하며, 1600c로 가열된 센라막스관 중에 공급하였다. 또한, 캐리어 가스 유령에 의해 생성 분말의 체류시간이 1~10초 정도로 되 도록 조절하였다.

세라믹스관을 통과한 분말에 대해서 형광 X선 분석장치를 사용한 X선 회절의 결과로부터 티탄산마그네슘 마 단상인 것이 확인되었다. 또한, 얻어진 티탄산마그네슘 분말을 SEM으로 관찰한 Hr, 이 분말에는 응집 이 없는 것을 확인하였다. 또한, 각 분말은 입자직경 0.1~10㎞ 정도로 거의 완전한 구형상에 가까운 마 립자로 이루어져 있고, 평균입자직경은 약 1.5㎞, 구형도는 약 1인 것을 확인하였다. 개개의 입자를 상 세하게 관찰하면, 업자 표면 전체에 걸쳐서 대청성을 갖는 결정면의 파세트가 보이고, 입자내에 입자계를 포함하지 않는 단결정 입자인 것이 판명되었다.

상기 단결정 분말과 소성 온도가 떨어진 글래스 재료(일본전기초자제 MgO·B.O.·SIO.계 글래스 6A-60, 평 균입자직경: 0.15㎢)을 상기 단결정 분말이 65 체적X로 되도록 청량하고, 톨루엔과 메탄홀의 혼합용매 중 에 풀리비닐부티랄(세키스미가가쿠고교(주)(Sekisul Chemical Co., Ltd)제 메슬렉태-3)을 용해시킨 슬러리에 혼합하고, 유전체 슬러리를 제작하였다.

혼합시에는 볼말을 시용하고, 균일한 혼합 분산이 가능하도록 하였다.

이것을 닥터 블레이드(Doctor Blade)법으로 200㎞ 두메의 그린 시트(green sheet)로 성형하였다. 그 후, 두메 약 1300㎞으로 되도록 그린 시트를 적용하고, 900°c에서 2시간 유지하는 조건으로 소성을 하고, 소경를 얻었다. 그리고, 미 소결체로부터 길이 8㎜, 폭 1㎜, 두메 1㎜의 스틱형상의 사료를 작성하며 유전을 및 품질계수 (l(=1/tan &)를 측정하였다. 또한, 비교에 3으로서 상기 글래스 재료 만을 900°c에서 2시간 유지하는 조건으로 소성한 소결체의 특성을 측정하였다. 결과를 표 2에 나타낸다.

실시에 5는 900°c라고 하는 저온 소성에 있어서도 글래스 단체에 비해 이가 큰 복합재료가 얻어지는 것을 시사하고 있다. 또한, 실시에 5는 단결정의 티탄산마그네슘 분말을 이용하기 때문에 소성 과정에 있어서 티탄산마그네슘 분말과 글래스의 반응이 표면 만으로 억제되고, 티탄산마그네슘이 갖는 연기 지감을 최소 한으로 할 수 있는 것으로 이해된다. 그 결과로서 이가 높은 복합재료가 실현된다.

IH 21

بنترنت فتبت للنفيف مناه مناهاج	والمنافعة والمنافعة	Commence of the commence of th
energia di Angliant, ve espa	4.	9
କ୍ ନାରୀହ	6.2	9.98
मा गरेखाउ	ត.រ	281

지정주비수 '20Hz

(실시예 6)

실사에 4에서 엄어진 단결정 페라이트 분말을 준비하였다. 한편, 산화철(FeG.), 산화니웹(NiG.), 산화봉(CuO) 및 산화아연(ZnO)에 45.3547.155.07.6의 돌비로 이루어지는 고체삼반음법(소결법)에 의한 평균입지적경 0.07m의 다결정 페라이트 분말을 준비하였다. 단결정 페라이트 분말 및 다결정 페라이트 분말을 상기 단결정 페라이트 분말을 토로이트형상으로 성형한 후, 900호의 온도에서 1시간 유지합으로써 소결체를 얻었다. 인덕턴스값 LOI 1.4대로 되도록 이 소결체에 대하여 권선을 실시하여 평가용의 시료를 얻었다. 이 시료에 대해서 작류중첩특성을 평가하였다. 비교에 42서 상기 다결정 페라이트 분말 만으로 이루어지는 소멸체에 대해서도 동일한 평가를 하였다. 비교에 42서 상기 다결정 페라이트 분말 만으로 이루어지는 소멸체에 대해서도 동일한 평가를 하였다. 필과를 도 13(실시에 6) 및 도 14(비교에 4)에 LE내는데, 단결정 페라이트 분말과 다결정 페라이트 분말과 단결정 페라이트 분만의 기능하다는 것을 확인하였다.

289 SA

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따르면 구형상, 또한 단결정의 단결정 제라믹스 분말을 얻을 수 있다.

(牙) 君子의 智外

청구항 1

세라믹스 성분으로 이루어지는 분체를 캐리어 가스와 함께 가열처리 영역에 공급하는 분체(공급 공정과, 상기 가열처리 영역에 공급된 상기 분체를 해당 분체의 용점 이상으로 가열하는 가열처리 공정과,

상기 가열처리 공정에서 얻어진 생성물을 냉각함으로써 단결정 세리믹스 분말을 얻는 냉각 공정을 구비하는 것을 특징으로 하는 단결정 세리믹스 분말의 제조방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서.

"장기 단결정: 세라믹스 '분말은 10.9.00상의 구청도를 구비하는 것을 특징으로 하는 단결정 세라믹스 분말의 제조방법

청구함 3

제 1 항에 있어서.

'상기' 가열처리 '공정에서는 '상기' 세라믹스 성분으로 이루어지는 분체를 용용시켜 용용물을 형성하고 있는 '것을 특징으로 하는 단결정 세라믹스 분말의 제조방법.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 기열처리 공정은 전기관형상 로 중에서 행해지는 것을 특징으로 하는 단결정 세리막스 분말의 제조 방법

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 세라믹스 성분으로 이루어지는 분체는 50m 이하의 입자로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 단결 정 세라믹스 분말의 제조방법,

청구함 6

제 1 항에 있어서.

상기 세리민소 성분으로 이루어지는 분체는 평균입자직경이 1m 이하인 1차 입자로 형성된 괴립인 것을 특징으로 하는 단결정 세리막소 분말의 제조방법

台子处7

세라믹스 성분으로 이루어지는 분채를 부유시키면서 기열로 중을 이름시키고, 얼어진 생성물을 범각함으로써 구형도가 0.0 이상의 단결정 세라믹스 분말을 얻는 것을 특징으로 하는 단결정 세라믹스 분말의 제조빙희.

월구함 8

평균입자작경이 0.7~30m이고, 또한 0.9 이상의 구형도를 구비하는 것을 특징으로 하는 단결정 세리믹스 분일

월구함 9

제 8 항에 있어서,

장기 단결정 세리믹스 분말이 산화를 자정재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 단결정 세리믹스 분말.

원구화 10

제 8 할에 있어서.

상기 단결정 세리믹스 분말이 산화물 유전체 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 단결정 세라믹스 분말.

청구함 11

제 8'항에 있어서,

상기 단결정 세리막스 분말의 평균입자직경이 1~20째인 것을 특징으로 하는 단결정 세리막스 분말.

청구한 12

지성체, 재료 또는 유전체 재료로 이루어지는 단결정 구형상 산화물 분말과, 상기 구형상 산화물 분말을 분산, 유지하는 결합재로 이루어지는 복합재료에 있어서,

장기 단결정 구형상 산화물 분말은 평균입자직경이 0.1~30세, 0.9 미상의 구형도를 구비하는 것을 특징으로 하는 복합재료.

청구항 13

제 12 항에 있어서,

상기 결합재가 수지로 구성되는 것을 특징으로 하는 복합재료,

청구항 14

제 13 함에 있어서,

상기 구형상 산화물 분말은 30~98wt%의 범위로 합유하는 것을 특징으로 하는 복합재료.

청구항 15

제 12 항에 있어서,

상기 구형상 산화물 분말이 유전체 재료로 구성되고, 상기 결합재가 상기 구형상 산화물 분말을 구성하는 유전체 재료보다도 처용점의 유전체 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 복합재료.

청구항 16

제 12 항에 있머서,

상기 구형상 산화물 분말의 양이 30~70 체적%인 것을 특징으로 하는 복합재료,

청구항 17

제 12 항에 있어서,

상기 구형상 산화물 분말이 자성체 재료로 구성되고, 상기 복합재가 상기 구형상 산화물 분말을 구성하는 자성제 재료보다도 저용점의 자성체 재료로 구성되는 것을 특징으로 하는 복합재료.

청구항 18

제 17 항에 있어서,

상기 구형상 산화물 분말의 양미 30~70 체적%인 것을 특징으로 하는 복합재료,

청구항 19

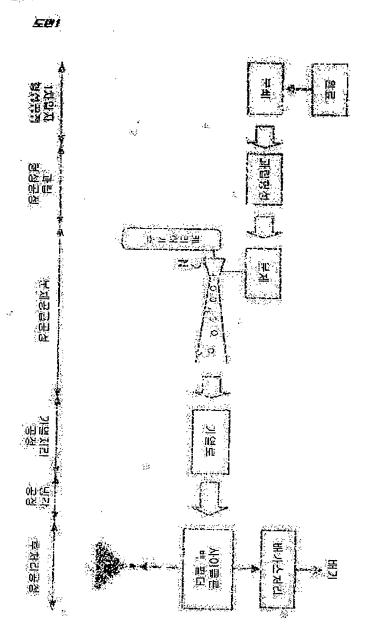
유전체층 중에 내부 금속전곡이 배치된 전자부품에 있어서,

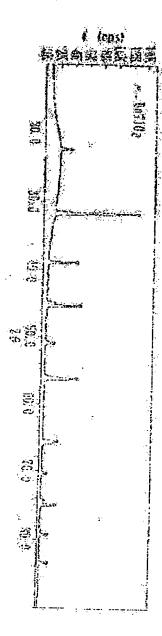
상기 유전체총이 유전체 재료로 이루어지는 단결정 구형상 산화를 분말과, 상기 구형상 산화를 분말을 분 산, 유지하는 결합재로 이루어지는 북합재료로 이루어지고, 상기 구형상 산화물 분말은 평균입자직경 0.1~30gm, 0.9 미상의 구형도를 구비하는 것을 특징으로 하는 전자부품,

청구항 20

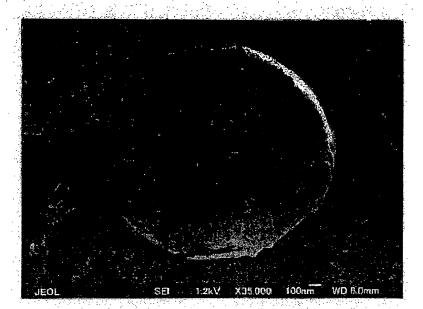
자성회를 통해 내부 공속건국이 새치된 전자부름에 있어서, 일기 자성회들이 자성회 재료로 이루어지는 단결정 구형상 산화를 분밀고, 암기 구형상 산화를 분일을 분 상, 유지하는 결합제로 이루어지는 목감재료로 이루어지고, 상기 구형상 산화물 분말은 평균입자주공이 0.(480m) 0.9 이상의 구형도를 구비하는 것을 특징으로 하는 전자부품

ΞÜ

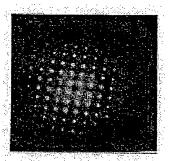




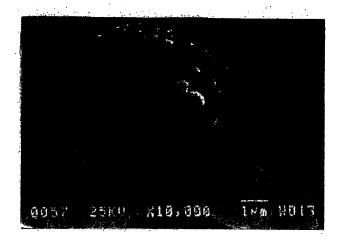
KEN!



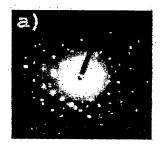
EB4

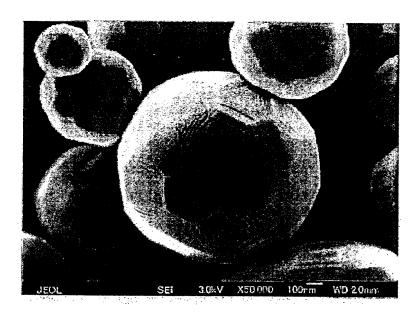


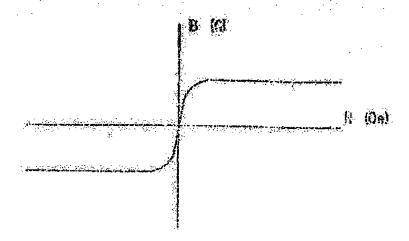
EB5

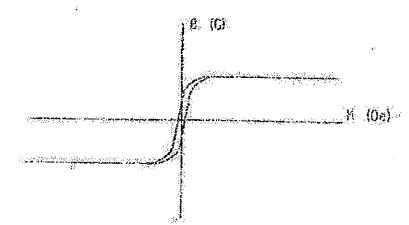


£218

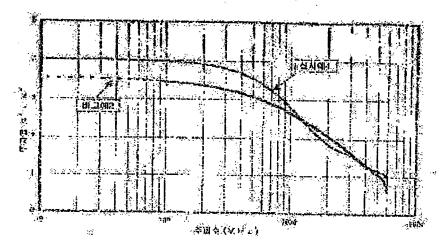




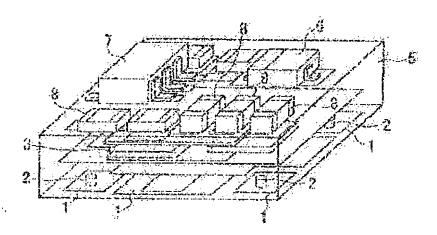




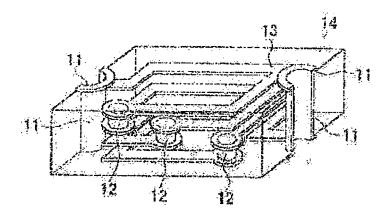
经时间



<u> 5011</u>

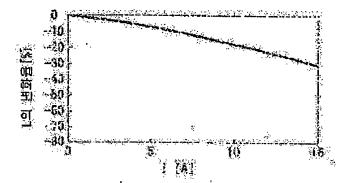


5012

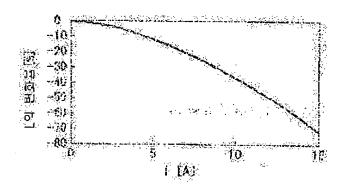


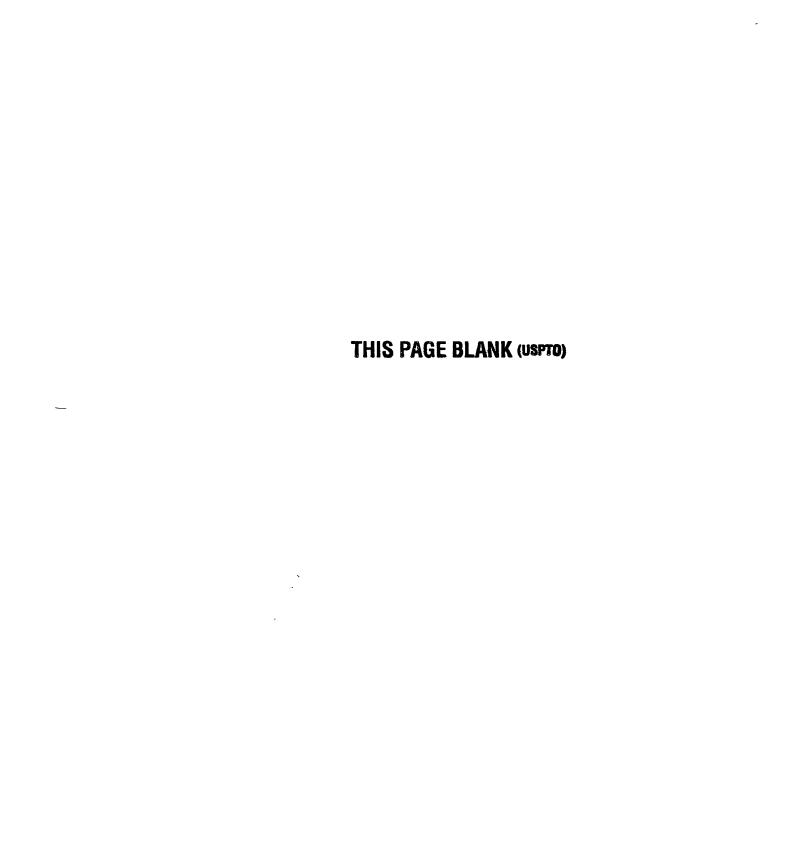
17-16

左移线



<u> 50</u>14





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)